

内覧会2025の御案内

日酸TANAKA(株)は、来る4月15日(火)～18日(金)の4日間、当社本社構内にて内覧会2025を開催いたします。

今回の内覧会では、新型開先ファイバーレーザー切断機「FMZⅢ-20kW」の新製品発表と、FMRⅢファイバーレーザー切断機の新機能を紹介させていただきます。また、ファイバーレーザー溶接機、オービタルム社配管自動溶接機などを併せて紹介させていただきます。

【主な出展商品】

- ① 新型開先ファイバーレーザー切断機 FMZⅢ-20kW
・新製品発表 各種開先切断 実演
- ② ファイバーレーザー切断機 FMRⅢ-20kW
・新機能紹介 ノズルチェンジャシステム(自動センタリング調整機能付) 実演
- ③ ディスクマスター ルーベル社バリ取り装置
・世界最強のバリ取り装置 実演
- ④ ファイバーレーザー溶接機 FLM-2000W
・溶接/クリーニング機能 実演
- ⑤ オービタルム社配管自動溶接機
・配管自動溶接 実演
・3Dプリンター製作による各種専用治具 展



【内覧会2025開催概要】

開催日時 令和7年 4月15日(火)～4月18日(金)
10:00～17:00
展示会場 日酸TANAKA株式会社本社構内
住所: 埼玉県入間郡三芳町竹間沢1-1
最寄交通機関: 東武東上線 みずほ台駅(西口)

【お問合せ先】

日酸TANAKA(株) FA事業部 国内営業部(担当: 竹之内/矢内)
電話: 049-258-4412